

支持 PD 的多快充协议双 C 口充电解决方案

1. 概述

SW3556 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片，支持 C+C 口任意口快充输出，支持双口独立限流。其集成了 7A 高效率同步降压变换器，支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP 等多种快充协议，最大支持 140W 输出功率，集成 CC/CV 模式、双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配。外围只需少量的器件，即可组成完整的高性能多快充协议双 C 口充电解决方案。

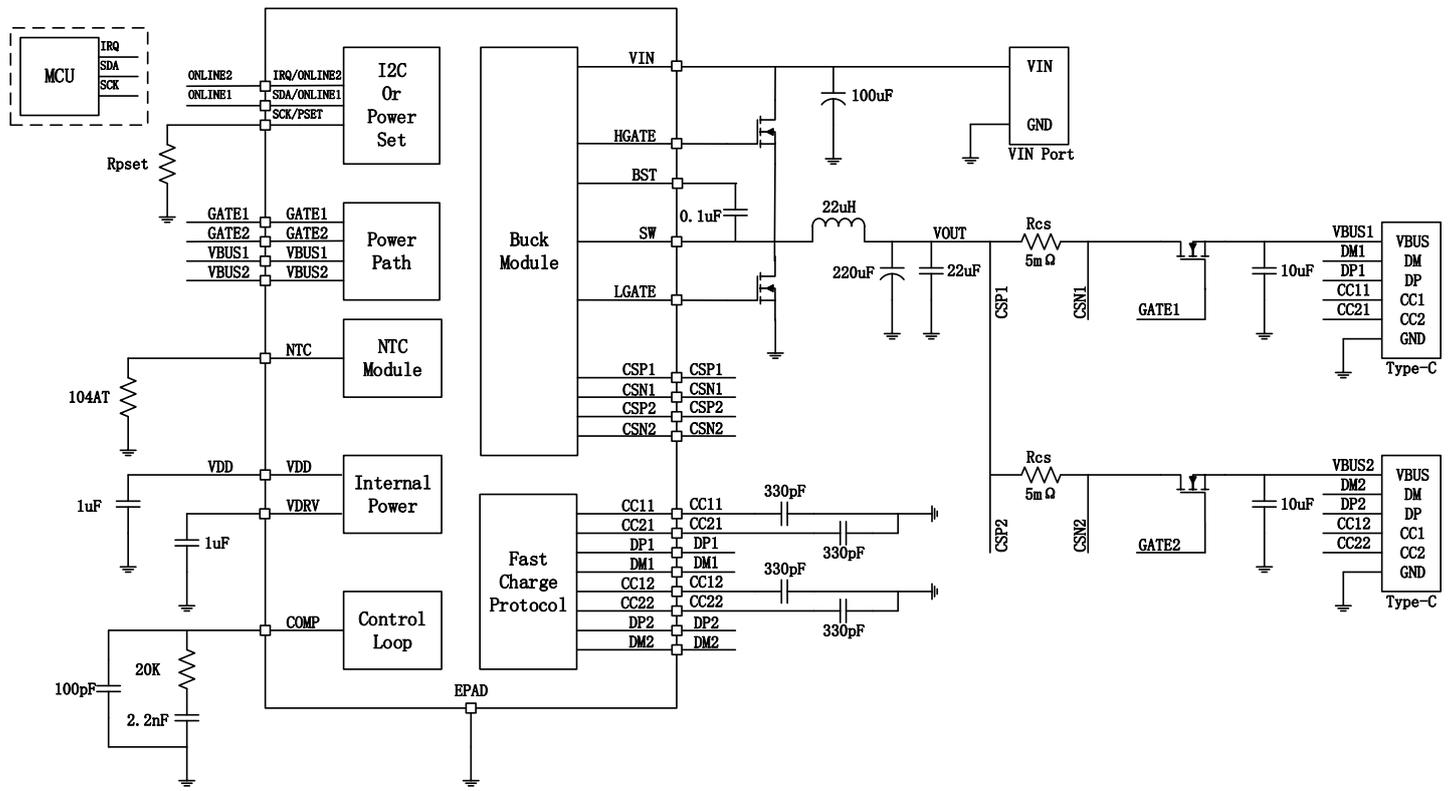
2. 应用领域

- 车充
- 适配器
- 插排

3. 规格

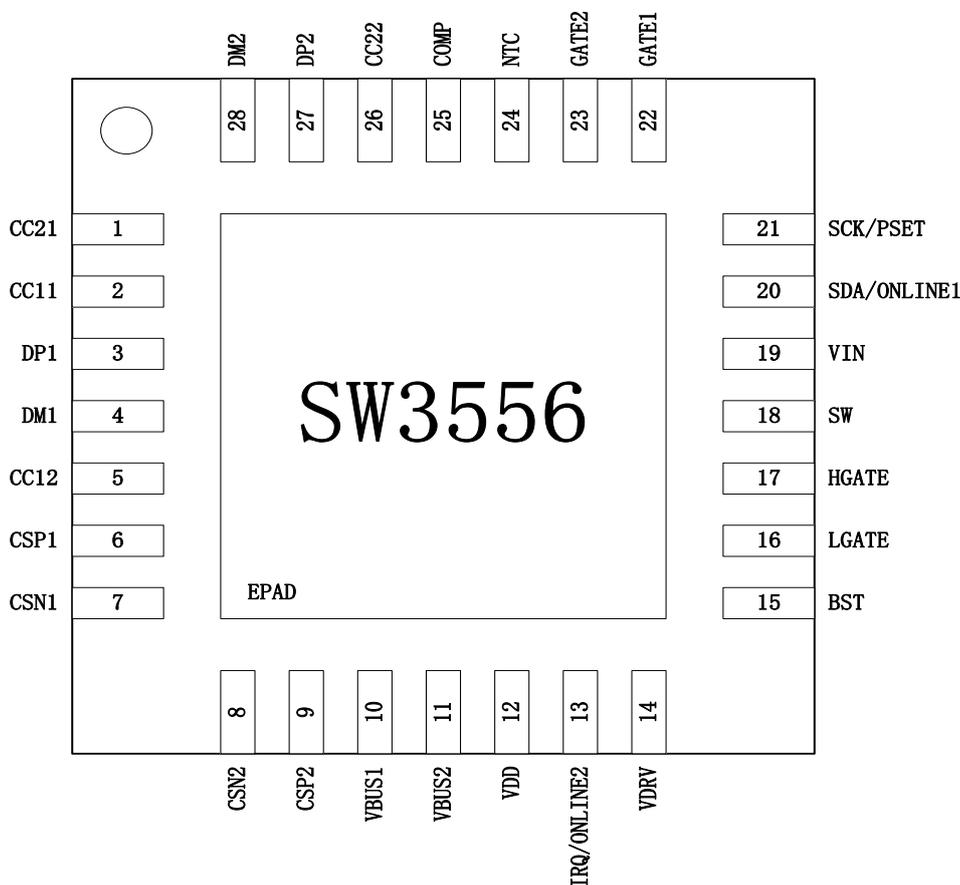
- **同步降压变换器**
 - 输出电流高达 7A
 - 工作电压范围 5~36V
 - 支持 CC/CV 模式
 - 支持双口独立限流
 - 支持线损补偿
 - 支持温度控制
- **快充协议**
 - 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
 - 支持 QC5/QC4+/QC3+/QC3.0/QC2.0
 - 支持 AFC
 - 支持 FCP
 - 支持高低压 SCP
 - 支持 PE2.0/PE1.1
 - 支持 SFCP
 - 支持 TFCP
 - PD/SCP 支持 MCU 全定制
- **功率分配**
 - 支持电阻设置输出功率
 - 支持双芯片动态功率分配
- **Type-C 接口**
 - 内置 USB Type-C 接口逻辑
 - 支持 DFP/Source 角色
- **BC1.2 模块**
 - 支持 BC1.2 DCP 模式
 - 支持苹果/三星大电流充电模式
- **保护机制**
 - 软启动
 - 输入过压/欠压保护
 - 输出过压/欠压保护
 - 输出过流/短路保护
 - DP/DM/CC 过压/弱短路保护
 - 芯片过温/NTC 过温保护
- **I2C 接口**
- **QFN-28(4x4mm) 封装**

4. 功能框图



5. 引脚定义及功能描述

5.1 引脚定义



5.2 引脚描述

Pin	Name	Function Description
1	CC21	Type-C1 口配置通道 2。
2	CC11	Type-C1 口配置通道 1。
3	DP1	Type-C1 口 DP 信号。
4	DM1	Type-C1 口 DM 信号。
5	CC12	Type-C2 口配置通道 1。
6	CSP1	Type-C1 口输出电流检测正端。
7	CSN1	Type-C1 口输出电流检测负端。
8	CSN2	Type-C2 口输出电流检测负端。
9	CSP2	Type-C2 口输出电流检测正端。
10	VBUS1	Type-C1 口负载接入检测引脚。
11	VBUS2	Type-C2 口负载接入检测引脚。
12	VDD	内部工作电源。
13	IRQ/	默认为设备在线指示信号，可配置为中断信号。

	ONLINE2	
14	VDRV	驱动电源。
15	BST	上 N 管驱动 Bootstrap 引脚。
16	LGATE	下 N 管驱动信号。
17	HGATE	上 N 管驱动信号。
18	SW	开关节点电压检测引脚。
19	VIN	输入电源。
20	SDA/ ONLINE1	I2C 数据信号，可配置为动态功率分配控制信号。
21	SCK/PSET	I2C 时钟信号，可配置为输出功率设置管脚。
22	GATE1	Type-C1 口通路控制。
23	GATE2	Type-C2 口通路控制。
24	NTC	板级温度检测引脚。
25	COMP	外部补偿引脚。
26	CC22	Type-C2 口配置通道 2。
27	DP2	Type-C2 口 DP 信号。
28	DM2	Type-C2 口 DM 信号。
	EPAD	散热 PAD，接地。

6. 极限参数

Parameters	Symbol	MIN	MAX	UNIT
输入电压	VIN	-0.3	48	V
输出电压	CSP1/CSN1/CSP2/ CSN2/VBUS1/VBUS2	-0.3	30	V
SW 管脚电压	SW	-0.3	40	V
BST/HGATE 管脚电压	BST/HGATE-SW	-0.3	6	V
通路控制电压	GATE1/GATE2	-0.3	30	V
接口通信管脚电压	DP1/DM1/CC11/CC21/ DP2/DM2/CC12/CC22	-0.3	25	V
其它管脚电压		-0.3	6	V
结温		-40	+150	℃
存储温度		-60	+150	℃
ESD (HBM)		-4	+4	KV

【备注】超过此范围的电压电流及温度等条件可能导致器件永久损坏。

7. 推荐参数

Parameters	Symbol	MIN	Typical	MAX	UNIT
输入电压	VIN	5		36	V

8. 电气特性

($V_{IN} = 12V$, $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, 除特别说明。)

Parameters	Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT	
供电电源							
VIN 输入电源	V_{IN}		5		36	V	
VIN 输入欠压门限	V_{IN_UVLO}	VIN 输入电压下降	4.9	5	5.1	V	
VIN 输入欠压门限迟滞	$V_{IN_UVLO_HYS}$	VIN 输入电压上升	0.85	1	1.15	V	
VIN 输入过压门限	V_{IN_OVP}	VIN 输入电压上升	36	37.5	39	V	
VIN 输入过压门限迟滞	$V_{IN_OVP_HYS}$	VIN 输入电压下降	1.2	1.5	1.8	V	
VDD 输出电压	V_{DD}	$V_{IN}=12V$	4.9	5	5.1	V	
VDD 输出电流	I_{DD}	$V_{IN}=12V$		50		mA	
VDRV 输出电压	V_{DRV}	$V_{IN}=12V$	4.9	5	5.1	V	
空载电流	I_Q	$V_{IN}=12V, I_{OUT}=0mA$		600	1000	μA	
降压变换器							
开关频率	F_{CHG}		110	125	140	KHz	
输出电压	V_{OUT}	$V_{OUT}=5V, I_{OUT}=0V$	5.0	5.1	5.2	V	
		$V_{OUT}=9V, I_{OUT}=0V$	8.9	9.1	9.3	V	
		$V_{OUT}=12V, I_{OUT}=0V$	11.7	12.1	12.3	V	
		$V_{OUT}=15V, I_{OUT}=0V$	14.6	15.1	15.4	V	
		$V_{OUT}=20V, I_{OUT}=0V$	19.5	20.1	20.5	V	
CC 限流电流	I_{CC}	$R_{CS}=5m\Omega$	单口输出时	3.0	3.3	3.6	A
			双口输出时	2.4	2.7	3.0	A
线损补偿	V_{OUT_WDC}	$R_{CS}=5m\Omega$	50	65	80	mV/A	
恒温温度值	T_{REGU_CHG}		105	120	135	$^\circ\text{C}$	
轻载检测							
轻载电流检测门限值	I_{LIGHT_LOAD}	$R_{CS}=5m\Omega$	5	10	20	mA	
轻载检测关机时间	t_{LIGHT_LOAD}		1.5	2	3	S	
Type-C 接口							
CC 管脚输出电流	I_{CC_SOURCE}	Power Level=1.5A	160	180	200	μA	
		Power Level=3.0A	310	330	350	μA	
BC1.2							

DP/DM 电压	DP	Apple 2.4A Mode	2.55	2.7	2.85	V
	DM	Apple 2.4A Mode	2.55	2.7	2.85	V
PE						
电流门限	I _{REF}		150	250	350	mA
退出时间	t _{PLUG_OUT}		160	200	240	mS
I2C						
速率	f _{CLK}			100	400	Kbit/S
热关机保护						
过热关机门限	T _{SHDT}	温度上升	135	150	165	°C
过热关机迟滞	T _{SHDT_HYS}	温度下降	35	50	65	°C

9. 功能描述

9.1 降压变换器

SW3556 集成了高效率的开关降压变换器。采用外置双 N 功率管，负载能力可达 7A，效率>95%（VIN=12V，VOUT=5V，IOUT=5A）。

降压变换器开关频率 125KHz。采用 PFM/PWM 自动切换模式，轻载时工作在 PFM 模式，中载及重载时工作在 PWM 模式。

降压变换器支持 CC/CV 模式。当负载电流小于 CC 限流时，降压电路输出设定电压。当负载达到 CC 限流值时，将限定输出电流在 CC 限流值，输出电压将下降。单口输出时，CC 限流 3.3A；双口同时输出时，每个口单独限流 2.7A。

降压变换器支持线损补偿。输出补偿电压根据负载电流线性增加，增加电压为 65mV/A。

降压变换器支持温度控制，当芯片温度超过 120°C 时，输出电压开始下降；如果继续过温超过 150°C，则芯片进入过温关机模式。进入过温关机模式后，温度降低到过温门限迟滞以下，芯片自动开机，降压变换器启动回到默认状态。

降压变换器包含了输入过压/输入欠压/输出过压/输出欠压/输出过流/输出短路等保护。

9.2 通路控制

SW3556 支持双 Type-C 口输出，任意口支持快充输出。

每个 Type-C 口均支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC5/QC4+/QC3+/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/TFCP 快充输出。

默认状态下，双 Type-C 口无输出。单口输出时，支持快充输出。双口输出时，支持 5V 输出，同时各口单独限流。

UFP 设备接入打开 Type-C 口对外放电，UFP 设备移出关闭 Type-C 口，同时 Type-C 口空载时也会关闭 Type-C 口通路。空载检测电流门限约 10mA。

9.3 Type-C 接口

SW3556 集成了 Type-C 接口控制器，支持 DFP/Source 角色，当 UFP 设备接入时自动对其放电，UFP 设备移出时自动关闭通路。

当 UFP 设备连接时，SW3556 将会在 CC 引脚上广播 3A 或 1.5A 电流能力。

9.4 PD 快充

SW3556 集成了 PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议，PPS 输出最大支持 3.3~21V，PD3.0/PD2.0 输出支持最大 5V/9V/12V/15V/20V，最大支持 140W 输出功率（20V@7A）。

9.5 QC 快充

SW3556 集成了 QC 快充协议，支持 QC5/QC4+/QC3+/QC3.0/QC2.0，支持 Class A/Class B。QC2.0 输出支持 5V/9V/12V/20V。QC3.0 输出支持 3.6V~20V，200mV/Step。

QC2.0/QC3.0 根据 DP/DM 电压请求相应的输出电压，如下表：

接入设备		SW3556	
DP	DM	VOUT	Note
3.3V	3.3V	20V	
0.6V	0.6V	12V	
3.3V	0.6V	9V	
0.6V	3.3V	连续模式	0.2V/Step
0.6V	GND	5V	

9.6 AFC 快充

SW3556 集成了 AFC 快充协议，输出支持 5V/9V/12V。

9.7 FCP 快充

SW3556 集成了 FCP 快充协议，输出支持 5V/9V/12V。

9.8 SCP 快充

SW3556 集成了 SCP 快充协议，支持低压 SCP 及高压 SCP，低压 SCP 支持 5V@4.5A、4.5V@5A，高压 SCP 支持 10V@2A。

9.9 PE 快充

SW3556 集成了 PE2.0 及 PE1.1 快充协议，PE2.0 输出支持 5V~20V，500mV/Step。PE1.1 输出支持 5V/7V/9V/12V。

9.10 SFCP 快充

SW3556 集成了 SFCP 快充协议，输出支持 5V/9V/12V。

9.11 TFCP 快充

SW3556 集成了 TFCP 快充协议，输出支持 25W/33W/45W/65W 四种功率曲线。

9.12 BC1.2 功能

SW3556 包含了 USB 智能自适应功能模块，其不仅支持 BC1.2 功能，以及中国手机充电器标准，还能很好的兼容苹果和三星的大电流输出识别：

Apple 2.4A mode: DP=2.7V, DM=2.7V;

Samsung 2A mode: DP=1.2V, DM=1.2V;

9.13 功率配置及动态分配

SW3556 可以通过 SCK/PSET、SDA/ONLINE1 两个引脚配置芯片的输出功率以及动态分配功率策略。

当 SCK/PSET 通过上拉电阻上拉时，SCK/PSET、SDA/ONLINE1 配置为 I2C 的 SCK、SDA 功能，通过 I2C 操作进行输出功率配置及动态功率分配。

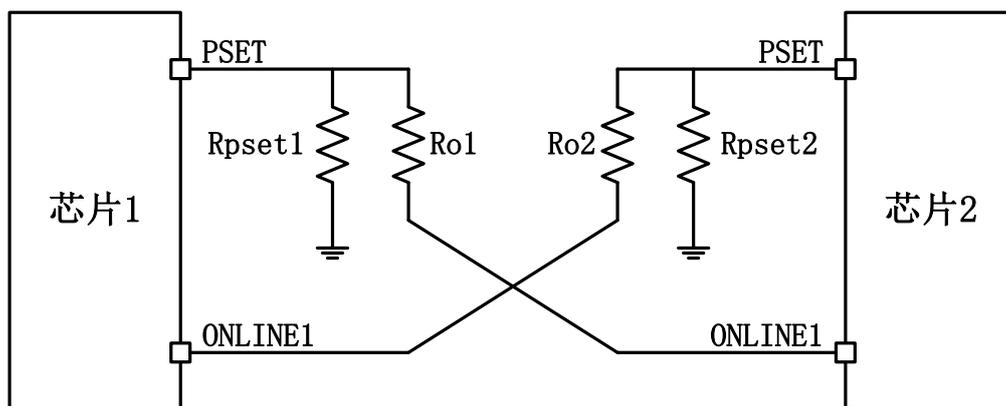
当 SCK/PSET 通过下拉电阻接地时，SCK/PSET 配置为 PSET 功能，用于设置输出功率；SDA/ONLINE1 配置为 ONLINE1 功能，用于动态功率分配。

PSET 对地挂电阻配置输出功率。电阻阻值与输出功率档位的对应关系如下表所示：

配置功率	电阻阻值（1%精度）
100W	悬空
65W	90.9K

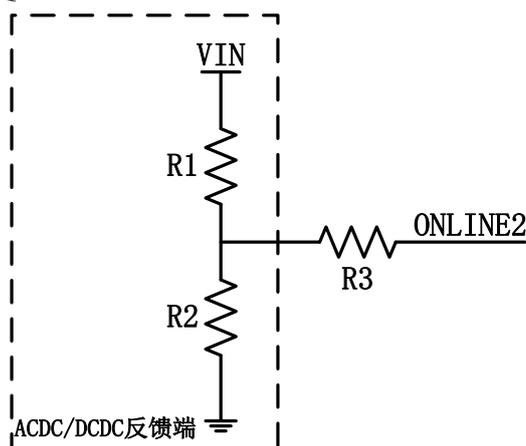
60W	68K
45W	49.9K
30W	37.4K
25W	27.4K
24W	17.4K
20W	7.5K
18W	接地

ONLINE1 功能实现两颗芯片之间的动态功率分配，如下图所示。当芯片有设备接入的时候，会将 ONLINE1 拉低，从而改变另外一颗芯片的 PSET 对地电阻，调整另外一颗芯片的输出功率。



9.14 设备在线指示

IRQ/ONLINE2 默认为设备在线指示信号，通过电阻连接到前级 ACDC 或 DCDC 的电压反馈端，可用于调整前级 ACDC 或 DCDC 输出电压，提升系统效率。设备在线时，ONLINE2 拉低，设备不在线时，ONLINE2 悬空保持高阻态。IRQ/ONLINE2 也可以配置为中断信号。



9.15 ADC

SW3556 内部集成了 12 bit ADC，可采集输入电压/输出电压/Type-C1 口输出电流/Type-C2 口输出电流/板级温度。板级温度通过采集 104AT NTC 电阻的电压进行折算。具体来说：

ADC 通路	范围	Step
输入电压	0~40.96V	10mV
输出电压	0~24.576V	6mV
Type-C1 口输出电流	0~10.24A@5mΩ	2.5mA@5mΩ
Type-C2 口输出电流	0~10.24A@5mΩ	2.5mA@5mΩ
NTC 电压	0~4.9152V	1.2mV

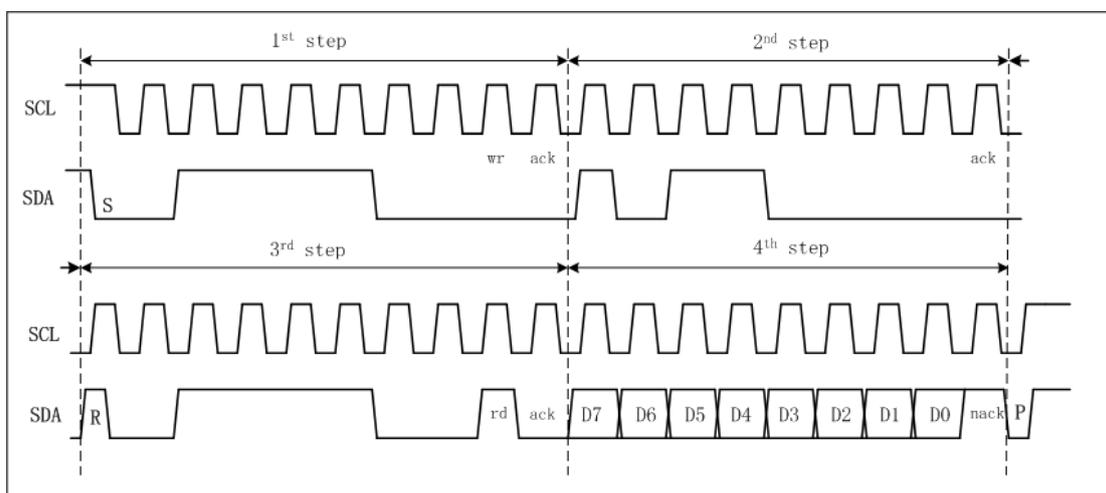
9.16 I2C 接口

SW3556 支持 I2C 接口，支持 100K/400K 通信速率。Master 可通过 I2C 接口读取芯片的状态信息。

读操作：

Slave address : 0x3C

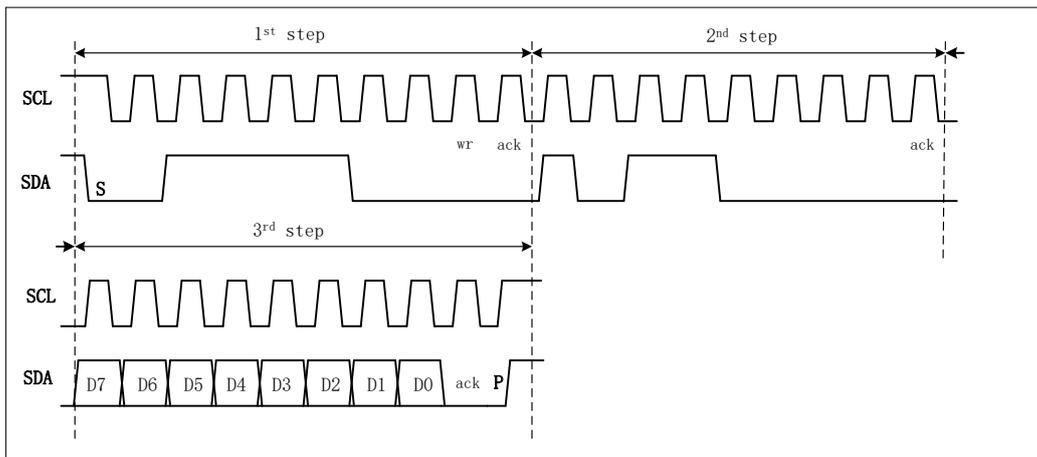
Register address: 0xB0



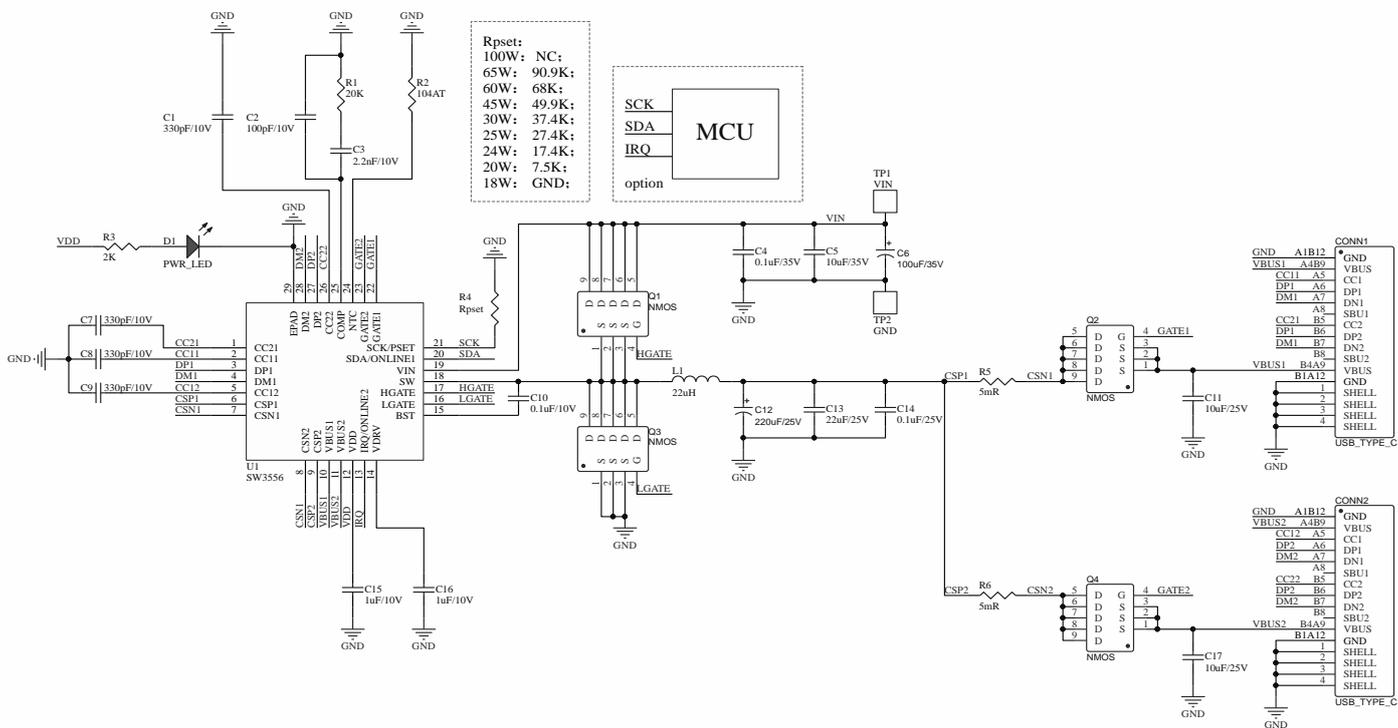
写操作：

Slave address : 0x3C

Register address: 0xB0

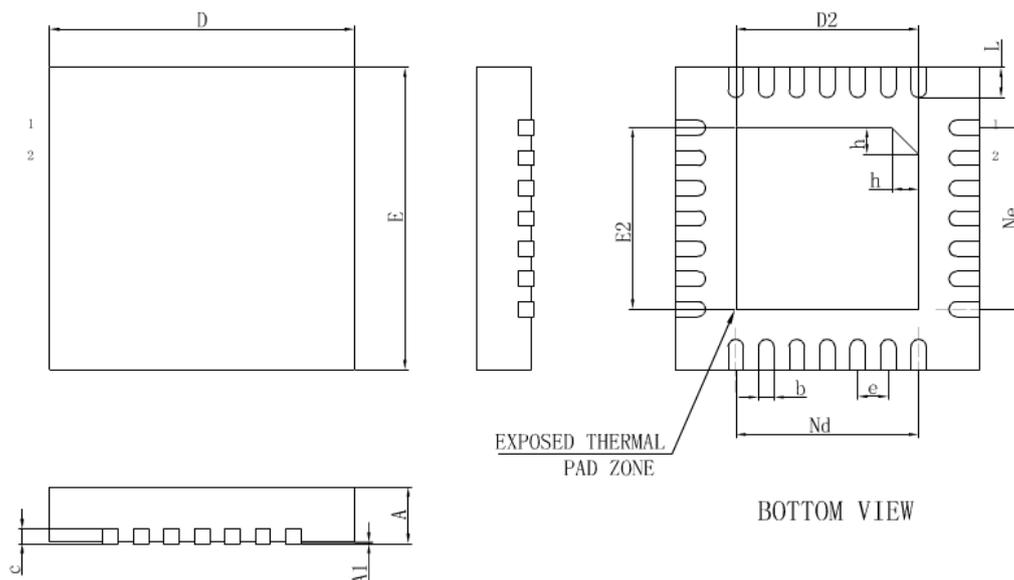


10. 典型应用电路图



11. 机械尺寸

11.1 封装图



11.2 封装尺寸

Symbol	Dimension in Millimeters		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.30	2.40	2.50
e	0.40BSC		
Nd	2.40BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.30	2.40	2.50
Ne	2.40BSC		
L	0.35	0.40	0.45
h	0.30	0.35	0.40

12. 版本历史

V1.0 初始版本;